



# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

K L	_ ~	EATY
anslation interna	PCT	
INTERNA	TIONAL PRELIMINARY EXAMI	NATION REPORT
	(PCT Article 36 and Rule 70	
Applicant's or agent's file reference FTA0301-PCT	FOR FURTHER ACTION See No Prelimina	ification of Transmittal of Internative Examination Report (Form PCT/IPEA
International application No. PCT/JP2003/007700	International filing date (day/month/year) 18 June 2003 (18.06.2003)	Priority date (day/month/year) 18 June 2002 (18.06.2002)
International Patent Classification (IPC) C04B 35/56, 37/00	or national classification and IPC	
Applicant	KABUSHIKI KAISHA TOSHIB	A
amended and are the bar 70.16 and Section 607 of These annexes consist	ment of opinion with regard to novelty, invention  ement under Article 35(2) with regard to novelexplanations supporting such statement	ve step and industrial applicability
Date of submission of the demand	Date of comple	tion of this report
12 December 2003	(12.12.2003)	06 August 2004 (06.08.2004)
Name and mailing address of the IPE	A/JP Authorized off	cer
1		

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

Internation application No.

## PCT/JP2003/007700

. Basis of the report						
. With		he elements of the international app				
$\Box$	the intern	ational application as originally file	d			
$\boxtimes$	the descri	ption:				
	pages		1-4, 6-32		· , as originally filed	
	pages _				, filed with the demand	
	pages _	5, 5/1		, filed with the letter of	12 April 2004 (12.04.2004)	
$\square$	the claim	e.				
	pages		1-15, 17-32		, as originally filed	
	pages _			, as amended (together	with any statement under Article 19	
	pages _					
	pages	16		, filed with the letter of	12 April 2004 (12.04.2004)	
	_					
$\triangle$	the draw		1-12		, as originally filed	
	pages _				, filed with the demand	
	pages _ pages			, filed with the letter of		
_				•		
Ш	-	ce listing part of the description:			as originally filed	
	pages _				, as originally filed	
	pages _			filed with the letter of	, filed with the demand	
	pages _				is Authority in the language in which	
the The	the lang the lang the lang or 55.3 th regard liminary er contain filed to furnish furnish The st interna The st been fi	al application was filed, unless others were available or furnished to this guage of a translation furnished for translation of the internation guage of the translation furnished for the internation of the based in the international application in gether with the international application ded subsequently to this Authority in the international application are subsequently for the subsequently for	Authority in the purposes of the purposes of acid sequence as a computer form. Author in computer a written form. A computer readal armished written furnished.	following language ternational search (under R under Rule 48.3(b)). of international preliminary e disclosed in the international ce listing: readable form. sequence listing does no	which is:	
in	This re	the disclosure as filed, as indicated	ne of) the amenda	Min Box (Ruie 70.2(0)).	since they have been considered to go itation under Article 14 are referred to not contain amendments (Rule 70.16	
** An	** Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.					



International application No.
PCT/JP03/07700

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability, citations and explanations supporting such statement						
1. Statement						
Novelty (N)	Claims	1-22	YES			
٠.	Claims		NO ·			
Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES			
	Claims	19-22	NO			
Industrial applicability (IA)	Claims	1-22	YES			
	Claims		NО			

2. Citations and explanations

Document 4: JP 9-20572 A (Kabushiki Kaisha Toshiba) January 21, 1997

Document 5: JP 2002-37682 A (Toshiba Ceramics Co., Ltd.) February 6, 2002

Document 6: JP 6-293575 A (Toshiba Ceramics Co., Ltd.) October 21, 1994

Document 7: JP 55-3384 A (Norton Co.) January 11, 1980 (particularly, page 3, upper left column)

& GB 2022490 A

Document 8: JP 3-83870 A (Daihen Corporation) April 9, 1991

#### Claims 19-22

Based on the descriptions in documents 4-8, the inventions of claims 19-22 lack an inventive step. Document 7 describes a method for bonding multiple silicon carbides into a single unit that can be used for forming composite formed products, and describes as prior art technology in which silicon carbide parts are bonded together by first placing carbon between two or more parts in the form of a paste of flour, carbon, charcoal and casein glue; heating in the place the paste to form a carbon skeleton; and, exposing the carbon skeleton to silicon at a temperature of at least 1800 °C. It also states that the silicon impregnates the carbon skeleton forming a silicon carbide and silicon weld or joint.

Document 8 is a method for electrically bonding mutual ceramic members of silicon carbide that contain metallic silicon, and describes a means by which metallic silicon is removed from the butting surfaces of the ceramic members beforehand to make the surfaces porous.

#### 特 許 協 力 条 約

PCT

#### 国際予備審查報告

(法第12条、法施行規則第56条) (PCT36条及びPCT規則70) RECEIVED 2 6 AUG 2004

WIPO PCT

の書類記号 FTA0301-PCT	「イタの手続きについては、国際予備番食報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。							
国際出願番号 PCT/JP03/07700	国際出願日 (日.月.年) 18.06.2003	優先日 (日.月.年) 18.06.2002						
国際特許分類 (IPC) Int. Cl. C04B35/56, 37/00								
出願人(氏名又は名称)	出願人 (氏名又は名称) 株式会社東芝							
2. この国際予備審査報告は、この表   × この国際予備審査報告には、  査機関に対してした訂正を含 (PCT規則70.16及びPCT	2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>3</u> ページからなる。    ※ この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照)							
この附属書類は、全部で 4         4         ページである。         3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。         I 国際予備審査報告の基礎         II 原先権         III 原規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成         IV 発明の単一性の欠如         Y PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明         VI 国際出願の不備         国際出願に対する意見								

	国際予備審査の請求掛を受理した日 12.12.2003	国際予備審査報告を作成した日 06.08.2004			
	名称及びあて先 日本国特許庁 (IPEA/ JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4 T 8821			
	郵便番号100-8915 東京都千代田区徴が関三丁目4番3号	板谷 一弘			
		電話番号 03-3581-1101 内線 3464			

#### 国際予備審査報告

国際出願番号 PCT/JP03/07700

I.	国際予備審査	<b>報告の基礎</b>				
1.	この国際予備 応答するため PCT規則70.	に提出された差し替え	書類に基づいて作 用紙は、この報告	成された。 書において	(法第6条(PCT 「出願時」とし、本	14条)の規定に基づく命令に 報告書には添付しない。
	出願時の国際	<b>奈出願魯類</b>	• •			
		第 <u>1-4, 6-32</u> 第 <u>5, 5/1</u>	~	ージ、国際		共に提出されたもの 付の書簡と共に提出されたもの
	× 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第 	2	項、PC7 項、国際7 項、国際7	予備審査の請求掛と	, づき補正されたもの 共に提出されたもの 付の <b>書簡と共に提出されたも</b> の
[	図面 図面	第 <u>1-12</u> 第 第		/図、国際7		共に提出されたもの 付の <b>書簡と共に提出されたも</b> の
· [	 明細書の配列 明細書の配列	列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第 列表の部分 第	~~	ージ、国際 ージ、		共に提出されたもの 付の售簡と共に提出されたもの
2.		頃の官語は、下配に示 下記の言語である		、この国際出 である。	出願の言語である。	
,	国際調査	ー のために提出された P 則48.3(b)にいう国際 審査のために提出され	P C T規則23.1(b) 公開の言語	にいう翻訳さ		
3.	この国際出願に	ま、ヌクレオチド又は	アミノ酸配列を含	んでおり、ど	たの配列表に基づき	国際予備審査報告を行った。
□ この国際出願に含まれる書面による配列表 □ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表 □ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表 □ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述 書の提出があった □ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記録した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。						
4. [	<ul><li>補正により、↑</li><li>明細費</li><li>請求の範囲</li><li>図面</li></ul>				項	
5. [						

#### 国際予備審查報告

国際出願番号 PCT/JP03/07700

四际 778 街 旦刊		<u> </u>		
V. 新規性、進歩性又は産業上の利 文献及び説明	用可能性についての法第1	· 2条 (PCT35条(2)	)に定める見解、それを	裏付ける
1. 見解				
新規性(N)	請求の範囲 	1-22	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	有 無
進歩性(IS)	請求の範囲 請求の範囲	1-18 $19-22$		有 無
産業上の利用可能性(IA) ·	請求の範囲	1-22		有 無
2. 文献及び説明(PCT規則70.	7) .	<u> </u>		
文献4: JP 9-205 文献5: JP 2002-	72 A (株式会社 37682 A (東	東芝)1997. [芝セラミックス	01.21 株式会社)200	2. 0
2.06 文献6:JP 6-293 21				
21   文献7:JP 55-3   (特に第3頁左上欄)   文献8:JP 3-83				
請求の範囲19-22 請求の範囲19-22 文献7には、複雑な形				
コンを一体に接合する万	法として、元り <u>灰</u> 系	をで、小及例次示	、小灰、ねるした その場所でペース	トを加
熟して炭素基材を形成し コンに曝露する方法が従	、そしてこの灰素を来技術として記載さ	されており、シリンオスにおいます。	コンで炭素基材が ている。	含浸さ
↑ れて炭化シリコンとシリ				伝とし 段が記
				•

本発明の炭化ケイ素基複合材料の製造方法は、さらに前記シリコンの含浸工程で、前記炭化ケイ素粉末から構成され、平均結晶粒径が 0.1~10 μm の範囲の炭化ケイ素結晶粒を有する第1の炭化ケイ素相と、前記炭化ケイ素粉末と前記シリコンとの反応により生成され、平均結晶粒径が 0.01~2μm の範囲の炭化ケイ素結晶粒を有する第2の炭化ケイ素相とを備える炭化ケイ素マトリックスを形成しつつ、前記炭化ケイ素マトリックスを構成する前記炭化ケイ素結晶粒の隙間にシリコン相をネットワーク状に連続して存在させることを特徴としている。

5

10

15

20

25

また、本発明の第1の炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法は、平均 粒子径が 0.1~10 μ m の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1 μ m の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、所望形状の成形体に成形する 工程と、前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成 形体に溶融したシリコンを含浸させて、炭化ケイ素基複合材料からなる 焼結体を作製する工程と、前記焼結体の表面部を最終寸法まで加工して 部品とする工程とを有することを特徴としている。

本発明の第2の炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法は、平均粒子径が 0.1~10μm の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1μm の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、最終寸法より大きい予備成形体に成形する工程と、前記予備成形体の少なくとも一部を生加工して、前記予備成形体の寸法よりは小さくかつ前記最終寸法よりは大きい寸法を有する成形体に加工する工程と、前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成形体に溶融したシリコンを含浸させて、炭化ケイ素基複合材料からなる焼結体を作製する工程と、前記焼結体の表面部を最終寸法まで加工して部品とする工程とを有することを特徴としている。

本発明の第1および第2の炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法によれば、複雑な形状や大型の各種部品を、強度や靱性などに優れる炭化ケ

イ素基複合材料で安価に製造することが可能となる。すなわち、本発明

前記シリコン相を前記複合材料に対して 5~50 質量%の範囲で存在させることを特徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。

12. 請求項8記載の炭化ケイ素基複合材料の製造方法において、

前記成形工程で、前記混合粉末を含むスラリーを 0.5~10MPa の加圧下 で鋳込み成形することを特徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。

13. 請求項8記載の炭化ケイ素基複合材料の製造方法において、

前記成形工程で、前記混合粉末を 0.5~2MPa の加圧下で加圧成形する ことを特徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。

- 14. 請求項8記載の炭化ケイ素基複合材料の製造方法において、
- 10 前記シリコンの含浸工程で、1400℃以上に加熱した前記成形体に減圧 下または不活性雰囲気下で前記溶融したシリコンを含浸させることを特 徴とする炭化ケイ素基複合材料の製造方法。

15

20

15. 平均粒子径が 0.1~10 μ m の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1 μ m の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、所望形状の成形体に 成形する工程と、

前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成形体に溶融したシリコンを含浸させて、炭化ケイ素基複合材料からなる焼結体を作製する工程と、

前記焼結体の表面部を最終寸法まで加工して部品とする工程とを有することを特徴とする炭化ケイ素基複合材料部品の製造方法。

16. (補正後) 平均粒子径が 0.1~10μm の範囲の炭化ケイ素粉末と平均粒子径が 0.005~1μm の範囲のカーボン粉末との混合粉末を、最終寸法より大きい予備成形体に成形する工程と、

前記予備成形体の少なくとも一部を生加工して、前記予備成形体の寸 25 法よりは小さくかつ前記最終寸法よりは大きい寸法を有する成形体に加 工する工程と、 前記成形体をシリコンの融点以上の温度に加熱しつつ、前記成形体に

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.